

OSP TOP NEWS

BUSINESS INFORMATION

社内情報
'10.vol.189
<http://www.osp.co.jp>

FOOMA JAPAN

INTERNATIONAL FOOD MACHINERY & TECHNOLOGY EXHIBITION

2010 国際食品工業展

10年間連続して動員数10万人を超える、アジア最大級の「食と機械」の総合展示会「FOOMA JAPAN」に出展いたします。是非、当社ブースへのご来場をお待ちしております。

ステージでは豪華景品の抽選会を開催!

出展特集

6/8火 **11**金
10:00~17:00

会場: 東京ビッグサイト

当社展示ブース: 東3ホール3s-03



OSPイレブン = OSPのワンストップサービス

OSPの強みである製品やサービスを11のコーナーで紹介いたします。

- シール・ラベル
- フィルム製品
- パッケージ
- ラベリングマシン
- 企画デザイン
- 環境対応
- 生産力販売網
- RFID
- 中国事業
- 研究開発力
- シールマーケット

デザートなどのフタ付き容器に常型ラベル+ポップラベルの貼り合わせを特殊自動ラベラーで紹介します。



今回の注目製品

ぴったリング

糊面どうしのみが貼り付きます

糊面がベタつかず糊どうしのみがひっつき、被着体を汚さない構造の帯型ラベルです。産学連携から生まれたアイデアや、駐輪場での応用例などを紹介します。是非会場で見、触、貼付けてみてください。



OSPならではの変型タイプを展示!

HC加工ラベル

ホログラムコートを効果的に取り入れたデザインラベルを展示します。キラキラ効果で他商品と差別化をはかるならこれです!



簡易パッケージ

簡単に組み立てられる紙器パッケージを多数展示します。従来の封筒タイプに加え、バッグタイプも登場。

会場で組み立て可能



取っ手がついたかわいいバッグ型も登場



陳列に便利な吊り下げ機能を追加

セパレスラベル

台紙いわばセバ部分をなくしたテープ状のラベルを紹介!これからは地球環境にやさしい製品づくりに取り組んでいきます。

変型タイプを中心に会場では展示。ひとつずつカットしやすいミシン目入り

